

TB185

PanelPC 18.5" • Apollo Lake • Encastrable et VESA

Processeur INTEL Apollo Lake J3455

PanelPC 18.5" • Résolution 1366 x 768 (Full HD option)

Dalle tactile P-CAP multipoints (résistif en option)

Châssis en aluminium • IP66 face avant

2 RS232 • 4 USB 3.0

2 ports Ethernet INTEL I211AT

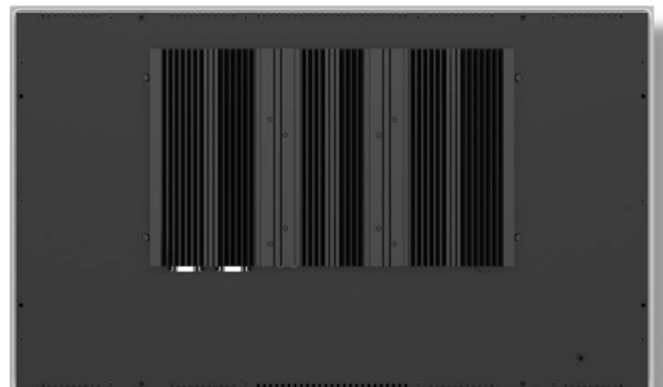
Alimentation 12V DC / 220 AC



front
IP66

Système	
Chipset	INTEL Apollo Lake
Processeur	INTEL J3455
Proc. Vidéo	INTEL HD500
Dalle LCD	18.5" • Résolution 1366 x 768 • 250 nits
Dalle Tactile	Dalle capacitive PCAP 10 points (Dalle résistive en option)
Mémoire	8GB SODIMM DDR3 max
Stockage	mSATA • 2.5"
Entrées / Sorties	1 mini HDMI 4 USB 3.0 2 RS232 2 RJ45 1 mic-in / Line Out 1 DC Phoenix
Alimentation	AC 100~240V, 50Hz/60 Hz, DC 12V/4A Option 9V~36V DC

Communication	
Ethernet	2 RJ45 INTEL I211AT
WIFI	WiFi 802.11 a/b/g/n/ac (Option)
Bluetooth	BT4.2 (Option)
3G/4G (Option)	LTE FDD: B1/B3/B7/B8/B20/B28A WCDMA: B1/B2/B5/B8 GSM: B2/B3/B5/B8
RFID (Option)	13.56 GHz+125 Khz



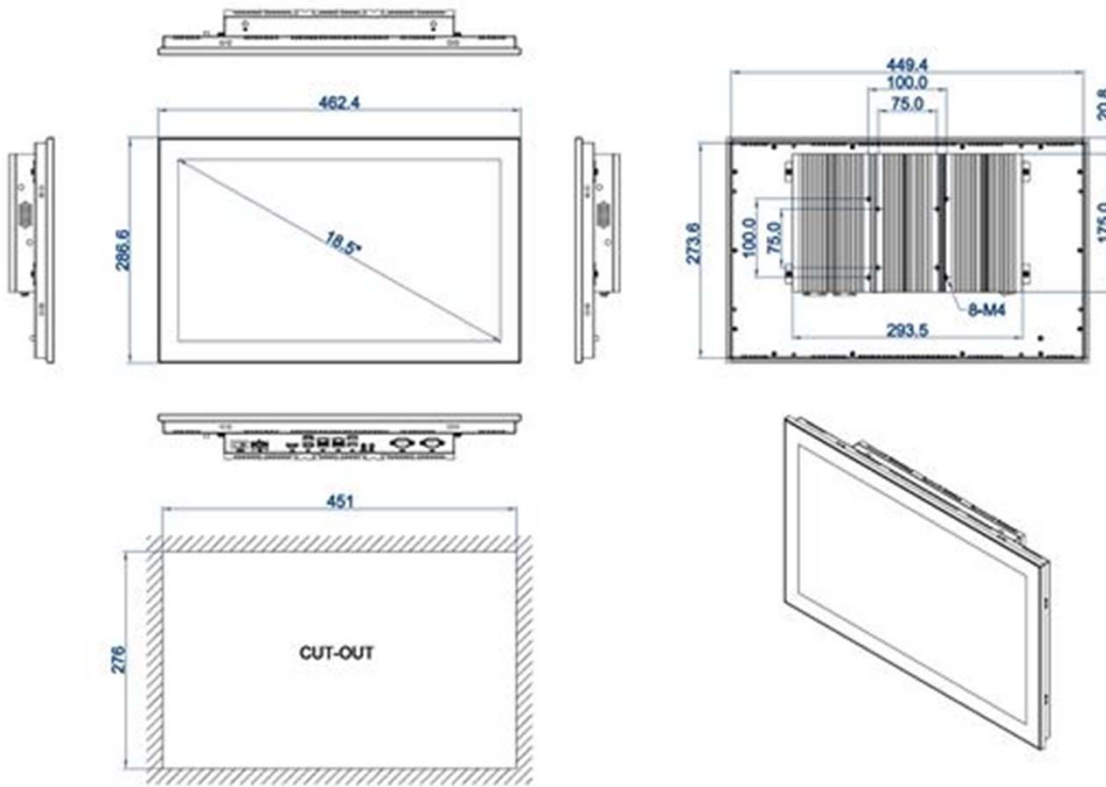
Environnement

Temp. fonction.	0°C ~ 50°C
Temp. Stockage	-20°C ~ 60°C
Humidité	10%~90%
Durcissement	IP66 face avant Châssis métal + aluminium

Dimensions / Construction

Matériau	Aluminium / Acier
Dimensions	462 x 296 x 56 mm Découpe: 451 x 276 mm
Poids	Environ 5.6 kg
Fixation	Encastrement (joint + vis) VESA 75 / 100

Dimensions



Options / Accessoires



Dalle résistive



Module 4G



Module Wifi



Fixation VESA

12-24V



12~24V DC